

中国电子学会

关于举办 2022 年第一届“圆梦杯”大学生 智能硬件设计大赛的通知

：

件、位、信、互、与会产、体。为件产业，件，为人，中会举 2022 一“ ”件（以下“ ”）。以会为，以业为主，两举一，产，件，作产，信交互。使。为专、两，事下：

一、 位
主 位：中 会
位： 京 信
业
位： 京

()

体 : 中
会、 书 仲 会， 件。

二、
件 两 举 一 ， 、
专两个 ， 。 作 、
、 、 ， 产 、
。

(一)

: 业
(业
)

专 : 、 业 专 专业
、 五 专 。
不 于 3 ， 不 2
。

(二) 作

“ ”主， 交作
、 、
()， 作。

1.

(、 、 PCB)、
(Arduino、 、 入、 FPGA、)、
(传 、 、)、 件 (EDA、 C 、
云 、 Android、 IOS)、 (信 、信 、
人 、)、 与 (仪 仪 使 、
、)、 (3D 、
)、 。

2. 主

件 、 、 、
人、 、交 、 、 / /
/介 、 、 传 、 位、
为 ， 一个主
， 。

三、

事 为 、 、 个 。

(一) (2021 1 4 —2022 3 3)

() 与 。 : 260 元/ 。

(二) (2022 5 1 —5 30)

以为位，，件
、，会入
，15%。下：

1. 上。（，
）
- 2.。（不件：EDA EDA
件，候）
- 3.。（云件（、
STM32、FPGA）仿件）

（三）（2022 10 20 —11 30）

以交件作为依，
与。

一：。

1. 伍依会，件作，
交。会专上，
入作入二。
2. 2022 10 20 —10 23 交作。

二：会。

1. 入二伍一入作
，会专
。
2. 2022 11 1 —11 30 会下
作。

（）

于 2022 12 30

京 □□

举 。

(一) : 一、二、三 优 , 中一 10%、
二 20%、三 30%。

(二) : 专 一个,
为 2 万元; 一 例 一 二 , 书
与 。

(三) 优 体 , 优
书 人 位” 书。

五、

3 □□ , 伍 ,
会 与 位 书
。仲 会依 、 以
依 仲 , 仲 为 。

(一) 会 书

人:

: 15711273713

: syh@bj-jc.com

(二)

www.nushdc.com

(三)

人:

: 13021933603

() : 010-68600723

件 2022 — “ ” 件

